

主催：（日本側）岩手大学分子接合技術研究センター
（台湾側）三建産業情報社（SUMKEN）（台湾日本交流事業）

共催：i-SB事業化プラットフォーム
（運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター）

後援：INSポリマー研究会、東北ポリマー懇話会

半導体材料に関するセミナー

日本台湾半導体交流セミナー(第3回)

日本企業と台湾企業の交流を目的とする、半導体材料に関するセミナーです

2024

14:00-18:00 (JST)

10/18 (Fri)

オンライン (逐次通訳つき)

< 14:00-14:50 >

- 1) 半導体パッケージング用導電材料～ペースト、接着剤、ソルダーレジスト～
国森企業股份有限公司 開発部 マネージャー 張 豊哲 (Chang Feng Che)

< 15:00-17:00 >

- 2) 三菱ケミカルの半導体向け材料・次世代通信向けフィルム

三菱ケミカル (株) 機能性エレクトロニクスグループ マネージャー 加藤 知希 (Kato Tomoki)
三菱ケミカル (株) 導体&電池アプリケーショングループ マネージャー 西田 怜 (Nishida Ryo)
(株) 新菱 ウエハデバイス本部 マネージャー 尾前 聡一郎 (Omae Souichirou)
三菱ケミカル (株) スペシャルティフィルムズテクノロジーセンター マネージャー 鈴木 星冴 (Suzuki Seigo)

< 17:10-18:00 >

- 3) ディスプレイ光学接着剤および半導体プロセス用テープ接着剤

南賓先進材料股份有限公司 マーケティング 部長 林 億昌 (Lin Yi Chang)

参加費：2,000円 (消費税込・資料付き)

事前申込制・申込期限

10/11 (Fri)



・セミナー終了後、5営業日以内に、参加費の請求書をメールでお送りします。請求書に記載の期限までに（2024年11月末日を予定）、参加費のお振り込みをお願いします。

・参加者には、10/11以降（申込期限以降）、ミー

下記URLまたはQRコードを読み込んでお申し込み下さい。ティングリンクをお送りします。

<https://i-sb.ccrd.iwate-u.ac.jp/news/post-128/>

岩手大学分子接合技術研究センターは、i-SB事業化プラットフォーム運営主体の中核組織として、分子接合技術（i-SB法®）と樹脂精密設計技術のものづくり分野における幅広い普及と、それによるプロセスとプロダクトのイノベーション創出を目指す活動を展開しています。

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局（岩手大学 研究・地域連携課）



isb-office@iwate-u.ac.jp



<https://www.iwate-u.ac.jp/academics/facility/mbt.html>